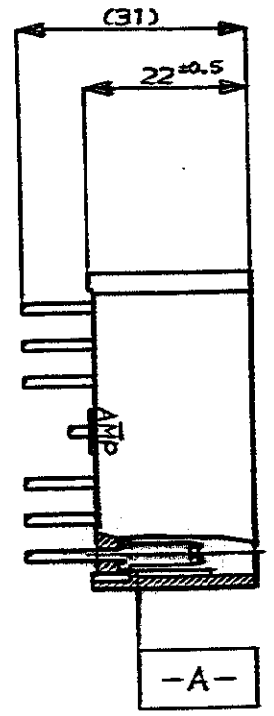
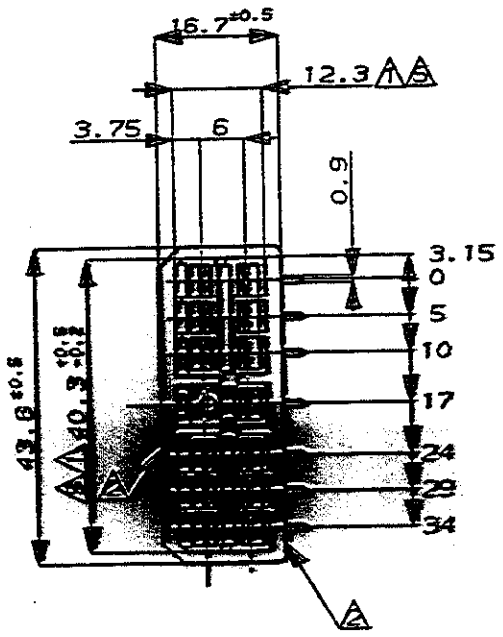
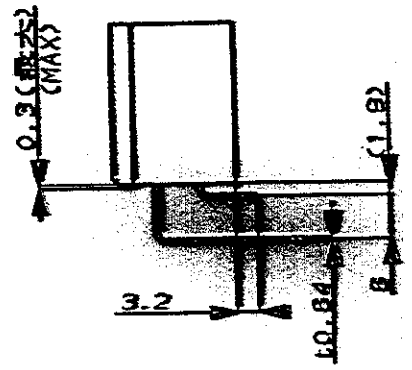
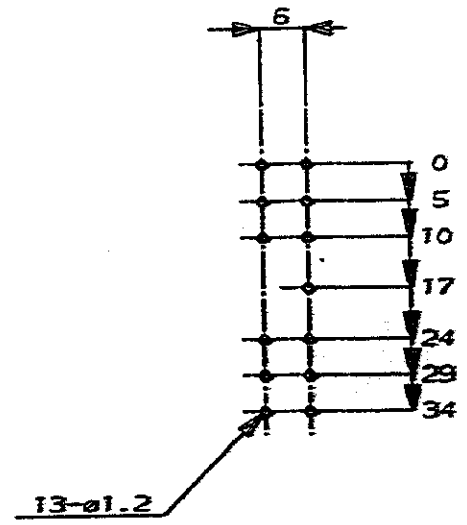






プリント基板取付穴推奨寸法
MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C.BOARD

注：1. 板厚，$1.6^{\pm 0.15}$
(NOTE:) (P.C.BOARD THICKNESS : $1.6^{\pm 0.15}$)
2. 公差，±0.1
(TOLERANCE : ±0.1)



注：

1. 相手ハウジングと所定の機能を満たして かん合できること
2. フードの反りは 0.2 以内
3. プリント基板への取付けは JIS B1115 M3 1種の タッピンネジで締め付た後はんだ付けする
4. 適用製品規格 No.108-5093
5. -A- 面より2mmの範囲で測定
6. 相手ハウジングとのかん合力は、3kg以下 但し、リセプタクルコンタクトは含まない

NOTE :

1. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
2. WARPAGE 0.2 MAX.
3. SOLDERING AFTER MOUNTING P.C.BOARD BY 3mmDIA TAPPING SCREW, SPECIFIED IN JIS B1115
4. PRODUCT SPEC NO.108-5093
5. TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
6. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 3kg MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACT

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
E	REDRAWN W/ CHANGE J-1999	KF	SA	7/1/92

鍍メッキ済黄銅 (PRE-TIN BRASS)	緑 (GREEN)	13極水平型キャップハウジング (13P HORIZONTAL TYPE CAP HOUSING)	171819-4
	茶 (BROWN)		171819-3
	黒 (BLACK)		171819-2
鍍メッキ済黄銅 (PRE-TIN BRASS)	自然色 (NATURAL)	13極水平型キャップハウジング (13P HORIZONTAL TYPE CAP HOUSING)	171819-1
仕上げ (FINISH OD TAB)	色 (COLOR)	名 称 (NAME)	型番 (PART NUMBER)

Copyright ©19 年 当社エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©19__ AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan

色(COLOR) ハウジング：表参照 (HOUSING : SEE TABLE)	被覆外径(INSULATION DIA.) —
材料(MATERIAL) HOUSING : 6GNYLON CONTACT : BRASS	仕上(FINISH) 表参照 (SEE TABLE)
DR.	DE. 7/1/92
CHK. 7/1/92	APP.

名称(NAME) マルチインターロックコネクタ (MIC)
13極水平型キャップハウジング
(13P HORIZONTAL TYPE CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. WIRE TO PCB)

一般公差 (GENERAL TOLERANCES)
0<dim≦10 : ±0.2
10<dim≦30 : ±0.25
30<dim≦100 : ±0.3
ANGLES : ±3°

LOC	番号(NO.)
B J	C-171819
SCALE 1-1	REV. E
	SHEET —

CUSTOMER DRAWING

METRIC | 3rd ANGLE PROJECTION | 番号(NO.) C-171819

DIMENSIONS IN MILLIMETERS, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/'89